

中国集成电路晶圆制造代工行业发展趋势分析与 未来投资预测报告（2026-2033年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国集成电路晶圆制造代工行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2026-2033年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202609/815197.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

集成电路晶圆代工是指专门从事晶圆制造生产的企业，接受无晶圆厂芯片设计公司的委托完成芯片制造环节，不自行设计产品。该模式由台积电于1987年首创，是半导体产业专业化分工的产物。

1、中国集成电路晶圆制造代工重点上市企业基本信息

我国集成电路晶圆制造代工上市企业有中芯国际、华虹公司、晶合集成、芯联集成等。其中中芯国际上市最早，晶合集成、芯联集成、华虹公司均于2023年登陆科创板；业务布局方面，中芯国际聚焦8英寸和12英寸全节点晶圆代工，华虹公司深耕特色工艺，晶合集成专注12英寸成熟制程，芯联集成为系统代工模式，四家企业形成了从先进工艺到特色工艺、从传统代工到系统代工的差异化竞争格局。

我国集成电路晶圆制造代工重点上市企业基本信息

企业简称	上市年份	总部所在地	业务布局
中芯国际	2020年	上海市	8英寸和12英寸集成电路晶圆代工及技术服务，覆盖FinFET/28纳米至0.35微米等多种技术节点，具备逻辑电路、电源/模拟、高压显示驱动等多个技术平台
华虹公司	2023年	上海市	8英寸和12英寸集成电路特色工艺晶圆代工，涵盖嵌入式非易失性存储器、独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频五大特色工艺平台
晶合集成	2023年	安徽省合肥市	12英寸集成电路晶圆代工，具备DDIC、CIS、PMIC、Logic、MCu等工艺平台，已实现150nm至40nm量产，28nm逻辑工艺平台已完成开发
芯联集成	2023年	浙江省绍兴市	一站式系统代工，提供功率器件（IGBT、MOSFET、SiCMOSFET）、MEMS传感器、MCU等产品，覆盖设计服务到可靠性测试全链条，系统级代工厂

资料来源：公开资料、观研天下整理

2、中国集成电路晶圆制造代工重点上市企业经营业绩情况

2025年我国集成电路晶圆制造代工重点上市企业整体经营稳健，头部企业优势明显。其中，中芯国际集成电路晶圆制造代工收入居行业首位，收入为627.94亿元，收入占比93.2%；晶合集成集成电路晶圆制造代工收入占比最高，占比95.1%。

2025年我国集成电路晶圆制造代工重点上市企业经营业绩情况

企业简称	总收入（亿元）	集成电路晶圆制造代工业务收入（亿元）	集成电路晶圆制造代工收入占比
中芯国际	673.23	627.94	93.2%
华虹公司	172.91	164.26	95.0%
晶合集成	108.85	103.57	95.1%
芯联集成	81.80	59.83	73.2%

资料来源：公开资料、观研天下整理

3、中国集成电路晶圆制造代工重点上市企业产销量情况

2025年我国集成电路晶圆制造代工重点上市企业产销量整体保持高位，产销衔接良好。其中，中芯国际以1012.63万片遥遥领先，是唯一产量突破千万片的企业，销量达969.68万片

。

2025年我国集成电路晶圆制造代工重点上市企业产销量情况 企业简称 产量（万片）
销量（万片） 中芯国际 1012.63 969.68 华虹公司 555.99 538.29 晶合集成 166.76 162.47
芯联集成 251.27 250.32

资料来源：公开资料、观研天下整理

4、中国集成电路晶圆制造代工重点上市企业研发投入情况

我国集成电路晶圆制造代工上市企业研发投入差异明显。其中，2025年中芯国际研发收入为55.19亿元居首，占总营收8.2%；芯联集成研发占总营收23.76%最高。

2025年我国集成电路晶圆制造代工重点上市企业研发投入情况 企业简称 研发投入（万元）
占总营收比重 中芯国际 551860 8.2% 华虹公司 199431 11.53% 晶合集成 145340 13.35%
芯联集成 194327 23.76%

资料来源：公开资料、观研天下整理（xyl）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

· 关于行业报告

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势、洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险的必备工具，本报告是全面了解本行业、制定正确竞争战略和投资决策的重要依据。

· 报告内容涵盖

观研报告网发布的《中国集成电路晶圆制造代工行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2026-2033年）》数据丰富，内容详实，整体图表数量达到130个以上，涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容，帮助业内企业准确把握行业发展态势、市场商机动向，正确制定企业竞争战略和投资策略。

· 报告数据来源

报告数据来源包括：国家统计局、海关总署等国家统计局部门；行业协会、研究院所等业内权威机构；各方合作数据库以及观研天下自有的数据中心；以及对业内专家访谈调研的一手数据信息等。

我们的数据已被官方媒体、证券机构、上市公司、高校部门等多方认可并广泛引用。（如需数据引用案例请联系观研天下客服索取）

报告主要图表介绍

图（部分）

表（部分）

2021-2025年行业市场规模

行业相关政策

2021-2025年行业产量
行业相关标准
2021-2025年行业销量
PEST模型分析结论
2025年行业成本结构情况
行业所属行业企业数量分析
2021-2025年行业平均价格走势
行业所属行业资产规模分析
2021-2025年行业毛利率走势
行业所属行业流动资产分析
2021-2025年行业细分市场1市场规模
行业所属行业销售规模分析
2026-2033年行业细分市场1市场规模及增速预测
行业所属行业负债规模分析
2021-2025年行业细分市场2市场规模
行业所属行业利润规模分析
2026-2033年行业细分市场2市场规模及增速预测
所属行业产值分析
2021-2025年全球行业市场规模
所属行业盈利能力分析
2025年全球行业区域市场规模分布
所属行业偿债能力分析
2021-2025年亚洲行业市场规模
所属行业营运能力分析
2026-2033年亚洲行业市场规模预测
所属行业发展能力分析
2021-2025年北美行业市场规模
企业1营业收入构成情况
2026-2033年北美行业市场规模预测
企业1主要经济指标分析
2021-2025年欧洲行业市场规模
企业1盈利能力分析
2026-2033年欧洲行业市场规模预测
企业1偿债能力分析
2026-2033年全球行业市场规模分布预测

企业1运营能力分析

2026-2033年全球行业市场规模预测

企业1成长能力分析

2025年行业区域市场规模占比

企业2营业收入构成情况

2021-2025年华东地区行业市场规模

企业2主要经济指标分析

2026-2033年华东地区行业市场规模预测

企业2盈利能力分析

2021-2025年华中地区行业市场规模

企业2偿债能力分析

2026-2033年华中地区行业市场规模预测

企业2运营能力分析

2021-2025年华南地区行业市场规模

企业2成长能力分析

2026-2033年华南地区行业市场规模预测

企业3营业收入构成情况

2021-2025年华北地区行业市场规模

企业3主要经济指标分析

2026-2033年华北地区行业市场规模预测

企业3盈利能力分析

2021-2025年东北地区行业市场规模

企业3偿债能力分析

2026-2033年东北地区行业市场规模预测

企业3运营能力分析

2021-2025年西南地区行业市场规模

企业3成长能力分析

2026-2033年西南地区行业市场规模预测

企业4营业收入构成情况

2021-2025年西北地区行业市场规模

企业4主要经济指标分析

2026-2033年西北地区行业市场规模预测

企业4盈利能力分析

2026-2033年行业市场分布预测

企业4偿债能力分析

2026-2033年行业投资增速预测
企业4运营能力分析
2026-2033年行业市场规模及增速预测
企业4成长能力分析
2026-2033年行业产值规模及增速预测
企业5营业收入构成情况
2026-2033年行业成本走势预测
企业5主要经济指标分析
2026-2033年行业平均价格走势预测
企业5盈利能力分析
2026-2033年行业毛利率走势
企业5偿债能力分析
行业所属生命周期
企业5运营能力分析
行业SWOT分析
企业5成长能力分析
行业产业链图
企业6营业收入构成情况

.....

.....

图表数量合计

130+

· 关于我们

观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队以及十四年的数据累积资源，研究领域覆盖到各大小细分行业，已经为上万家企业单位、政府部门、咨询机构、金融机构、行业协会、高等院校、行业投资者等提供了专业的报告及定制报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业基本情况与监管】

第一章 集成电路晶圆制造代工

第一节 集成电路晶圆制造代工

一、 集成电路晶圆制造代工

二、	集成电路晶圆制造代工
三、	集成电路晶圆制造代工
四、	集成电路晶圆制造代工
1、生产模式	
2、采购模式	
3、销售/服务模式	
第二节 中国	集成电路晶圆制造代工
第三节 中国	集成电路晶圆制造代工
第二章 中国	集成电路晶圆制造代工
第一节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、行业主要监管体制	
二、行业准入制度	
第二节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、行业主要政策法规	
二、主要行业标准分析	
第三节 国内监管与政策对	集成电路晶圆制造代工
【第二部分 行业环境与全球市场】	
第三章中国	集成电路晶圆制造代工
第一节 中国宏观经济发展现状	
第二节 中国对外贸易环境与影响分析	
第三节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、PEST模型概述	
二、政策环境影响分析	
三、经济环境影响分析	
四、社会环境影响分析	
五、技术环境影响分析	
第四节 中国	集成电路晶圆制造代工
第四章 全球	集成电路晶圆制造代工
第一节 全球	集成电路晶圆制造代工
第二节 全球	集成电路晶圆制造代工
一、2021-2025年全球	集成电路晶圆制造代工
二、全球	集成电路晶圆制造代工
第三节 亚洲	集成电路晶圆制造代工
一、亚洲	集成电路晶圆制造代工
二、2021-2025年亚洲	集成电路晶圆制造代工

三、亚洲	集成电路晶圆制造代工
第四节 北美	集成电路晶圆制造代工
一、北美	集成电路晶圆制造代工
二、2021-2025年北美	集成电路晶圆制造代工
三、北美	集成电路晶圆制造代工
第五节 欧洲	集成电路晶圆制造代工
一、欧洲	集成电路晶圆制造代工
二、2021-2025年欧洲	集成电路晶圆制造代工
三、欧洲	集成电路晶圆制造代工
第六节 2026-2033年全球	集成电路晶圆制造代工
第七节 2026-2033年全球	集成电路晶圆制造代工
【第三部分 国内现状与企业案例】	
第五章 中国	集成电路晶圆制造代工
第一节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、	集成电路晶圆制造代工
二、	集成电路晶圆制造代工
第二节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、影响中国	集成电路晶圆制造代工
二、2021-2025年中国	集成电路晶圆制造代工
三、中国	集成电路晶圆制造代工
第三节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、2021-2025年中国	集成电路晶圆制造代工
二、中国	集成电路晶圆制造代工
第四节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、2021-2025年中国	集成电路晶圆制造代工
二、中国	集成电路晶圆制造代工
第五节 中国	集成电路晶圆制造代工
第六章 中国	集成电路晶圆制造代工
第一节 中国	集成电路晶圆制造代工
第二节	集成电路晶圆制造代工
一、	集成电路晶圆制造代工
二、	集成电路晶圆制造代工
三、2021-2025年中国	集成电路晶圆制造代工
第三节	集成电路晶圆制造代工
一、	集成电路晶圆制造代工

二、	集成电路晶圆制造代工
第四节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、需求偏好	
二、价格偏好	
三、品牌偏好	
四、其他偏好	
第五节 中国	集成电路晶圆制造代工
第七章 中国	集成电路晶圆制造代工
第一节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、产业链模型原理介绍	
二、产业链运行机制	
三、	集成电路晶圆制造代工
第二节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、上游产业发展现状	
二、上游产业对	集成电路晶圆制造代工
三、下游产业发展现状	
四、下游产业对	集成电路晶圆制造代工
第三节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、中国	集成电路晶圆制造代工
二、细分市场分析——市场1	
1、2021-2025年市场规模与现状分析	
2、2026-2033年市场规模与增速预测	
三、细分市场分析——市场2	
1、2021-2025年市场规模与现状分析	
2、2026-2033年市场规模与增速预测	
(细分市场划分详情请咨询观研天下客服)	
第八章 中国	集成电路晶圆制造代工
第一节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、中国	集成电路晶圆制造代工
二、中国	集成电路晶圆制造代工
第二节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、中国	集成电路晶圆制造代工
二、中国	集成电路晶圆制造代工
第三节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、企业区域分布特征	

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第四节 中国 集成电路晶圆制造代工

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第九章 中国 集成电路晶圆制造代工

第一节 中国 集成电路晶圆制造代工

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国 集成电路晶圆制造代工

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国 集成电路晶圆制造代工

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 中国 集成电路晶圆制造代工

第一节 中国 集成电路晶圆制造代工

一、影响 集成电路晶圆制造代工

二、中国 集成电路晶圆制造代工

第二节 中国华东地区 集成电路晶圆制造代工

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区 集成电路晶圆制造代工

1、2021-2025年华东地区 集成电路晶圆制造代工

2、华东地区 集成电路晶圆制造代工

3、2026-2033年华东地区	集成电路晶圆制造代工
第三节 华中地区市场分析	
一、华中地区概述	
二、华中地区经济环境分析	
三、华中地区	集成电路晶圆制造代工
1、2021-2025年华中地区	集成电路晶圆制造代工
2、华中地区	集成电路晶圆制造代工
3、2026-2033年华中地区	集成电路晶圆制造代工
第四节 华南地区市场分析	
一、华南地区概述	
二、华南地区经济环境分析	
三、华南地区	集成电路晶圆制造代工
1、2021-2025年华南地区	集成电路晶圆制造代工
2、华南地区	集成电路晶圆制造代工
3、2026-2033年华南地区	集成电路晶圆制造代工
第五节 华北地区市场分析	
一、华北地区概述	
二、华北地区经济环境分析	
三、华北地区	集成电路晶圆制造代工
1、2021-2025年华北地区	集成电路晶圆制造代工
2、华北地区	集成电路晶圆制造代工
3、2026-2033年华北地区	集成电路晶圆制造代工
第六节 东北地区市场分析	
一、东北地区概述	
二、东北地区经济环境分析	
三、东北地区	集成电路晶圆制造代工
1、2021-2025年东北地区	集成电路晶圆制造代工
2、东北地区	集成电路晶圆制造代工
3、2026-2033年东北地区	集成电路晶圆制造代工
第七节 西南地区市场分析	
一、西南地区概述	
二、西南地区经济环境分析	
三、西南地区	集成电路晶圆制造代工
1、2021-2025年西南地区	集成电路晶圆制造代工
2、西南地区	集成电路晶圆制造代工

3、2026-2033年西南地区 集成电路晶圆制造代工

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区 集成电路晶圆制造代工

1、2021-2025年西北地区 集成电路晶圆制造代工

2、西北地区 集成电路晶圆制造代工

3、2026-2033年西北地区 集成电路晶圆制造代工

第九节 2026-2033年中国 集成电路晶圆制造代工

第十一章 集成电路晶圆制造代工

第一节 企业1

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业2

第三节 企业3

第四节 企业4

第五节 企业5

第六节 企业6

第七节 企业7

第八节 企业8

第九节 企业9

第十节 企业10

【第四部分 行业趋势、总结与策略】

第十二章 中国 集成电路晶圆制造代工

第一节 中国 集成电路晶圆制造代工

第二节 2026-2033年中国 集成电路晶圆制造代工

第三节 2026-2033年中国 集成电路晶圆制造代工

一、2026-2033年中国 集成电路晶圆制造代工

二、2026-2033年中国	集成电路晶圆制造代工
三、2026-2033年中国	集成电路晶圆制造代工
第四节 2026-2033年中国	集成电路晶圆制造代工
一、2026-2033年中国	集成电路晶圆制造代工
二、2026-2033年中国	集成电路晶圆制造代工
第五节 2026-2033年中国	集成电路晶圆制造代工
第六节 2026-2033年中国	集成电路晶圆制造代工
第十三章 中国	集成电路晶圆制造代工
第一节 观研天下中国	集成电路晶圆制造代工
一、未来	集成电路晶圆制造代工
二、未来	集成电路晶圆制造代工
第二节 中国	集成电路晶圆制造代工
第三节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、SWOT模型概述	
二、行业优势	
三、行业劣势	
四、行业机会	
五、行业威胁	
六、中国	集成电路晶圆制造代工
第四节 中国	集成电路晶圆制造代工
第五节 中国	集成电路晶圆制造代工
第六节 观研天下中国	集成电路晶圆制造代工
第十四章 中国	集成电路晶圆制造代工
第一节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、目标客户群体	
二、细分市场选择	
三、区域市场的选择	
第二节 中国	集成电路晶圆制造代工
一、	集成电路晶圆制造代工
二、	集成电路晶圆制造代工
三、	集成电路晶圆制造代工
四、	集成电路晶圆制造代工
五、	集成电路晶圆制造代工
第三节	集成电路晶圆制造代工
一、	集成电路晶圆制造代工

二、 集成电路晶圆制造代工

三、 集成电路晶圆制造代工

四、 集成电路晶圆制造代工

第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202609/815197.html>